

表4 抗倒伏指数与其组成因子的通径分析

Table 4 The path analysis of lodging resistance index and its components in soybean

指标 Index	<i>riy</i>	直接 Direct	通过 x1 Indirect x1	通过 x2 Indirect x2	通过 x3 Indirect x3	通过 x4 Indirect x4
主茎长(x1) LMS (x1)	-0.807**	-0.377**		-0.074	-0.377	0.021
茎粗(x2) DS (x2)	0.720**	0.156*	0.179		0.564	-0.179
抗折力(x3) SR (x3)	0.855**	0.683**	0.208	0.129		-0.165
地上部干重(x4) DWAGB (x4)	0.115	-0.332**	0.024	0.084	0.339	